

东芯半导体股份有限公司 2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度（以下又称“报告期”）实现营业收入约为 92,140 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 28,044.65 万元，同比增加 43.75%左右。

2、2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润预计-21,400 万元到-17,400 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加 685.81 万元至 4,685.81 万元，亏损增加 4.10%至 28.03%。

3、2025 年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计-24,100 万元到-20,100 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加 31.04 万元至 4,031.04 万元，亏损增加 0.15%至 20.09%。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一) 营业收入：64,095.35 万元；利润总额：-16,935.30 万元；归属于母公司所有者的净利润：-16,714.19 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20,068.96 万元。

(二) 每股收益: -0.38 元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、主营业务情况

2025 年度，公司所处的中小容量存储芯片市场受益于人工智能驱动的新一轮行业上升周期，供需结构持续优化，产品销售价格稳步回升。在此背景下，随着 5G 基站建设的持续推进、智慧城市建设带动的安防设备升级、智能穿戴设备的功能创新、以及汽车电动化与智能化的产业浪潮，公司产品所面对的网络通信、安防监控、消费电子、工业控制、汽车电子等下游应用领域需求整体呈现复苏与结构性增长。面对上述持续向好的市场机遇，公司积极把握行业发展态势，坚定深耕存储芯片主业，通过有效的市场策略与客户拓展，带动了公司营业收入与盈利能力的同步提升。

报告期内公司营业收入较上年同期增长 43.75%左右，各季度营业收入均实现环比增长；随着产品销售价格的回升，整体毛利率较上年同期相比大幅提升，各季度毛利率均实现环比增长，存储板块业务已实现盈利。

2、研发费用影响

2025 年度，公司围绕“存储”核心业务，在“存、算、联”一体化领域持续进行技术布局，并维持了高水平的研发投入。在存储板块，公司继续巩固 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，推动产品迭代升级，报告期内 1xnm 闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售；公司进一步丰富 Nor Flash 产品系列，针对客户需求扩展产品型号，增强在高可靠性应用场景的解决方案能力；公司在 DRAM 现有产品基础上继续完善布局，拓展 DDR3、LPDDR4 等产品线。公司持续提升存储产品的可靠性水平，稳步推进车规级存储产品的研发与产业化，积极构建高附加值的车规产品体系，Nand Flash 和 Nor Flash 车规系列产品已在多款车型中实现规模量产。

在 Wi-Fi 板块，公司把握新一代 Wi-Fi 技术在高带宽、高安全、低延迟及多设备并发场景中的发展机遇，通过差异化技术创新，致力于提供本土化智能无线通信与感知芯片解决方案，持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发，已完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。

受上述持续研发投入的影响，报告期内公司研发费用金额较大。

3、投资收益影响

公司于 2024 年通过自有资金 2 亿元战略投资砾算科技(上海)有限公司(以下简称“上海砾算”)。上海砾算主要从事多层次(可扩展)图形渲染 GPU 芯片的研发设计，2025 年首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，少量显卡已交付客户，产品量产及销售拓展等工作正在正常开展中。

公司 2025 年对其追加投资约 2.11 亿元，持续深度布局高性能 GPU 赛道。公司对上述投资以权益法核算，2025 年度确认的投资亏损约 16,600 万元。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

2、报告期内，公司对外投资企业上海砾算虽已实现少量显卡的交付，总体金额很小，不会对当期业绩产生重大影响。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日